

Objekt / Object

Johannes Schoch Schule, Königsbach Stein, D



Plattenmaterial / Panel material:

HPL Trespa Meteoron FR
Trespa, Weert, NL

Unterkonstruktion / Substructure:

BWM- Leinfelden-Echterdingen,
D

Befestigung / Fixing:

KEIL, Engelskirchen, D

Charakteristik / Characteristic:

13 mm Trespa- Fassadenplatten auf Alu-Unterkonstruktion befestigt mit KEIL Hinterschnitt-Fassadenankern

13 mm Trespa panel on Aluminium substructure fixed with KEIL undercut facade anchor

